



04BCK

封装形式

封装形式		04BCK	04BCK-TEC
中 nm		785	785
光学	P_{op} mW	100	
	nm	±0.5	
	FWHM nm	<0.1	
	/ T nm/	0.01	
电学	I_{th} mA	40	
	I_{op} mA	150	
	V_{op} V	2	
	R_{es} W/A	0.9	
	R_t k / 25	10±5%/3450	
	TEC I_{max} A	-	1
	TEC V_{max} V	-	2.5

参数	工作温度 (°C)	工作相对湿度 (%)	存储温度 (°C)	存储相对湿度 (%)	引脚焊接温度 (max/°C)
最小	20	-	-20	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)

